# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

61005515

**PUBLICATION DATE** 

11-01-86

APPLICATION DATE

07-06-84

APPLICATION NUMBER

59117133

APPLICANT:

**FUJITSU LTD**;

INVENTOR: INOUE SHINICHI;

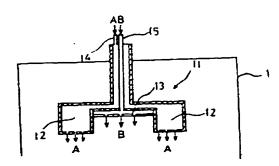
INT.CL.

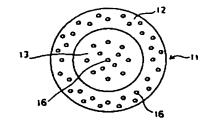
H01L 21/205 H01L 21/285

TITLE

: CHEMICAL VAPOR GROWTH

**APPARATUS** 





ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the clogging of a hole of the gas squirting-out part due to the reaction of two kinds of gas by a method wherein the titled apparatus is so constructed that the first gas is ejected out of the projection of the recess form and the second gas is ejected out of the bottom of the recess form.

CONSTITUTION: The first gas squirting-out part 12 is formed in the projection of the section recess-shaped in cross section, and the bottom of the recess form is provided with the second gas quirting out part 13. The first gas A and the secong gas B are separately squirting out of respective ejections without mixing in the gas ejection part 11. Then, for example, the number of holes 16 of the first gas ejection part 12 is formed larger than that of holes 16 of the second gas quirting out part 13, thereby improving the distribution of two gases on a wafer. Thus, the first and second gases react slightly in the neighborhood of the gas ejection part 11. In other words, the amount of the first gas coming close to the second gas squirting out part 13 is approximately none, and the second gas straightly advances a fixed distance; therefore, the reaction of the two gases in the neighborhood of the gas squirting out part 11 is markedly relaxed.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

BEST AVAILABLE COPY

## 四日本国特許庁(JP)

40 特許出顧公開

# 母公開特許公報(A)

昭61-5515

@Int\_Cl\_4

触別記号

广内整理番号

昭和61年(1986) 1月11日

7739-5F 7638-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全 3頁)

化学気相成長装置 ❷発明の名称

> **1049** 頤 昭59-117133

昭59(1984)6月7日

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 砂発 : 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ❷発 .

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

富士通株式会社 川崎市中原区上小田中1015番地 の田

升理士 松岡 宏四郎

1. 強勞の名称

は凹字型の突出部分から、第2のガスは凹字型の 底部からそれぞれ別々に吹き出す構成としたこと

本発明は化学気相成長装置、群しくは減圧化学 気相収長装置におけるガス吹出し部の構造に関す

匈技術の背景

**資料例えばジリコンウエハ上に薄膜を化学気相** 成長 (CVD) 法によって形成する場合、例えばり を成長させるときには、第1回に表式的断図図

で示す CVD 貧電が用いられ、間回において、1は 反応チャンパ、2はウエハ、1はガス吹出し部、 4 はウエハ2を300 セ~450 七程度に加熱するた めのヒータ、5 はモノシランガス ( Size ) ポン べ、8 は 8 発化タングスチン(NFs ) ボンベ、7 は粉駅用のへりウム (Ye) ガスポンペ、8 はチャ ンパー内を真空に促つための真空メンプに連絡さ れた排気口である。ガス吹出し部3にはウエハに 動する底部に複数の孔が投けられ、これらの孔か 6シャワー状に出たガスの反応によってウエハ上

上記の装置の使用において、反応ガスが吹出し 郎3内で反応して WSiz が孔の中に形成され、ま たは前記した底部上に直接し、その結果孔がつま り、孔をクリーンにするためにCVD 装置を停止し、 れてウェハに付着するなどの問題が発生した。 似発男の目的

本名明は上記従来の問題に置み、化学気相成蹊

装置において、導入したガスを吹き出す部分における2種類のガスの反応によりガス吹出し部の孔のつまりが防止されたCVD 装置を提供することを目的とする。

#### 四発男の構成

四発明の実施例。

そしてこの目的は本発明によれば、第1と第2の2種類のガスをチャンパ内で反応させば料表面に薄膜を成長するようにした導入ガスの吹出し郎を断面凹字型に形成し、第1のガスは凹字型の突出部分から、第2のガスは凹字型の底部からそれぞれ別々に吹き出す構成としたことを特徴とする化学気相成長装置を提供することによって造成される。

以下本発明の実施例を図面によって詳述する。 第2回に本発明にかかる導入がス吹出し部が断 図園で示され、同図において、11は断配四字型の ガス吹出し部、12は第1ガス吹出し部、13は第2 ガス吹出し部、14は第1ガス導入管、15は第2ガ ス導入管を示す。第1ガス吹出し部12は断面凹字 型部分の突出部分に形成され、四字型部の底部分に第2がス次出し部13が設けられている。そして 図にそれぞれA、Bで示す第1がスと第2がスは、 がス次出し部11内では混合することなく、別々に それぞれの次出し部から吹き出される。

第1と第2のガスはガス吹出し部11の近くでは 億かしか反応しない。すなわち、第1のガスの邪 2ガス吹出し部13の近くにくるものの量はほとん どない程度であり、また第2のガスはある一定距 離を直進するから、2つのガスのガス吹出し部11 の近くでの反応は著しく銀和される。

かくして、従来の装置で経験されたガス吹出し 孔のつまりはほぼ完全に防止され、2種類のガス はガス吹出し部11の下方に配置された試料例えば シリコンウエハ上で反応し、ウェハ表面に保険が 形成される。

第3 図はガス吹出し部11の底面図であり、図において符号15を付した小円はガス吹出し孔を示す。 第1 ガス吹出し部12の孔の数は、第2 ガス吹出し 部13の孔の数より数多く形成し、それによってウ

エハ上での2つのガスの分布を改善する。

第4 図にウェハ上にタングステンシリサイドの 薄限を放映するCVD 装御の配置が断面で示され、 同図において第2 図に示した部分と同じ部分は同 一持号を付して要示し、17はモノシランガスボン べ、18は Heガスボンベ、19は MF 6 ガスボンベ、20 は Beガスボンベ、21はベルブ、22はフローメータ を示す。ガスボンベとガス導入管の連結は図に示 したものと逆にし、第1 のガスを吹出し部13で、 第2 のガスを吹出し部12で吹き出す構成としても よい。

なお上記はシリコンウェへ表面に MS12 膜を形成する場合について説明したが、本角明の週用範囲はその場合に限定されるものではなく、2 種類の反応ガスを用いて試料表面上に輝頂を成長するその他の場合にも及ぶものである。

### . 四発明の効果

以上呼称に説明した如く本発明によれば、2種類の反応ガスを用いてウェヘ上に薄膜を形成する CVD 装置において、ガス吹出し部内および同部の 近くでのガスの反応が著しく緩和され、ガス吹出 し部内のみならずガス吹出し部の表面で腹が堆積 し孔がつまることが防止されるので、半導体装置 製造の歩智りと製品の値類性向上に効果大である。 も図面の簡単な説明

第1回は従来のCVD 独国の断面図、第2回は木 発明実施例の断面図、第3図は第2図の装置の底 面図、第4図は第2図の装置を用いるCVD 装置の 配置図である。

11…ガス吹出し部、

12…第1のガス吹出し部、

13… 第2のガス吹出し部、

14…第1のガス導入管。

15… 第2のガス導入管、

16…ガス吹出し孔、

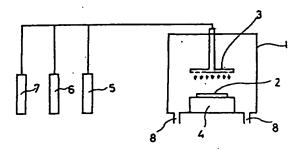
17-- SIE. ガスポンペ、

18. 20… Beガスポンペン

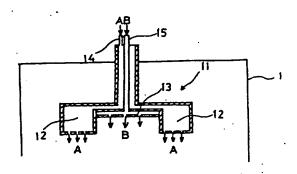
19… W% ガスポンベ

特 許 出版人 富士道株式会社 多次 代理人 弁理士 松 岡 宏四郎記述

第-1 图



第 2 图



**₩**..3 🔞

